# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-007333

(43) Date of publication of application: 10.01.1992

(51)Int.Cl.

CO8G 73/10

(21)Application number: 02-107466

(71)Applicant: JAPAN CARLIT CO LTD:THE

(22)Date of filing:

25.04.1990

(72)Inventor: AOKI NOBUO

**EBISAWA MAKOTO** 

#### (54) NEW POLYIMIDE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a polyamic acid which can give a polyimide excellent in film forming properties, liquid crystal orientation, etc., by polymerizing a tetracarboxylic acid component with a diamine component based on an aromatic diamine having a chain substituent as a side chain. CONSTITUTION: A tetracarboxylic acid component (e.g. pyromellitic dianhydride) is polymerized with a diamine component based on an aromatic diamine having a chain substituent as a side chain or an aromatic diamine having a chain substituent and alkyl, alkoxy or halogen as side chains (e.g. a compound of formula I or II) to produce a polyamic acid. A solution containing this polyamic acid is cast over a specular surface such as a glass plate to form a film of a given thickness, and the polyamic acid is imidized through dehydrative cyclization with heating to obtain a polyimide film. The obtained polyimide film can be desirably used as a liquid crystal orientation film or the like.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# ⑩ 日本 閩特 許 庁 (JP)

# @ 公開特許公報(A) 平4-7333

®Int. Cl. 5C 08 G 73/10

識別記号 NTF 庁内整理番号 8830-4J ❸公開 平成4年(1992)1月10日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

❷発明の名称 新規ポリイミド

②特 願 平2-107466

四出 願 平2(1990)4月25日

**②発 明 者 青 木 延 夫 群馬県渋川市半田2470番地 日本カーリット株式会社中央** 

研究所内

**@発 明 者 海 老 沢 誠 群馬県渋川市半田2470番地 日本カーリット株式会社中央** 

研究所内

の出 願 人 日本カーリット株式会 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号

往

明. 組 書

1. 発明の名称.

新規ポリイミド

#### 2. 特許請求の範囲

1、テトラカルボン酸成分と、側鎖に鎖状症換 基を有する芳香族ジアミン、または側側に鎖状症 換基と、アルキル甚、アルコキシ甚またはハロゲ ン原子とを有する芳香族ジアミンを主成分とする ジアミン成分との重合によって得られるポリアミ ド酸。

2. テトラカルボン酸成分と、個額に銀状管換 基を有する芳香族ジアミン、または側額に銀状置 機器と、アルキル器、アルコキシ基またはハロゲ ン原子とを有する芳香族ジアミンを主成分とする ジアミン成分との重合によって得られるポリアミ ド酸を、イミド化することによって得られるポリ イミド。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶配向膜等に用いられる新規なポ

リイミドおよびその製造に使用するポリアミド数 に関する。

#### (従来の技術)

世来のポリイミド化合物は、ピロメリト酸二無水物等の芳香族テトラカルポン酸二無水物と芳香族アミンとを極性溶媒中で重合させ、芳香族アミド酸溶液を得て、次にこの溶液を基がに整理でし、フィルムにした後、加熱等の方法により以水 関環してポリイミドフィルムとしている。この加熱には400℃位の高速を要し、イミド化が肌水 反応のため、時としてポイド、ピンホールを生じることがある。特に被品配向護用に用いるポリイミドとしては、低温でイミド化するものが要求され、成蹊性がよく、均質で平滑なフィルムが要求される。また、従来の被品配向膜に用いられるが、サイミドはプレチルト角がほとんどのに近かったが、最近ではコントラストや視覚特性を改良するためにプレチルト角の向上も要求されている。

# (発明が解決しようとする課題)

本晃明は上記のように従来のポリイミドのフィルム成形徴度、成膜性および特に液晶配向膜で重要なプレチルト角の改善を図るポリイミドおよびその製造に使用するポリアミド酸を提供するものである。

#### (課題を解決するための手段)

上記の目的を達成するため、本発明者らは、芳 谷族ジアミンの核産換蓋に注目し、程々検討した 結果、本発明のポリイミドおよびポリアミド酸を 発明するに至った。

すなわち、本発明は、テトラカルポン酸成分と、

ト酸二無水物、 3,3',4,4'ーピフェニルテト ラカルポン酸ニ無水物、 2,3,3',4'-ピフェ ニルテトラカルポン酸二無水物、3,3',4,4' - ペンゾフェノンテトラカルポン酸ニ無水物、 4 。 4'-オキシジフタル母二無水物、 4,4'-ビス (3,4-ジカルポキシフェノキシ) ジフェニル グルポキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン二無 水物、2,3.6.7ーナフタレンテトラカルポン ■ 二 無 水 物 、 1 , 2 , 5 , 6 ー ナ フ タ レ ン テ ト ラ カ ルポン数二無水物、1,4,5,8-ナフタレンテ . .トラカルポン数二無水物、シクロペンタンテトラ カルボン酸二無水物、1,2,4,5ーシクロヘキ サンテトラカルボン数二無水物、 3,3',4,4' -ピシクロヘキシルテトラカルポン酸二無水物、 2.3.5 - トリカルポキシシクロベンチル酢酸二 無水物、5~(2、5~ジオキソテトラヒドロ~ 3-フラニル) - 3 - シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸無水物等があげられ、これらは単独 ・でまたは併せて用いられている。

個銀に銀状に換基を有する方番 銀ジアミン、または個銀に銀状に換基と、アルキル基、アルコキシ 基またはハロゲン原子とを有する方番 抜ジアミン を主成分とするジアミン成分との重合によって得られるポリアミド般を、イミド化することによって得られるポリイミドを 提供するものである。

本発明のポリアミド散およびポリイミドについて詳しく説明する。本発明のポリアミド酸の原料として使用するテトラカルポン酸には、ピロメリ

本発明のポリアミド酸は、上記テトラカルボン酸と一般太 (I) で表される芳香族ジアミンを有機極性溶媒中で、80℃以下の温度で重合させることによって得られる。

$$(X - R_{*})$$
 4  
H, N - R, - N H, (1)

(ただし、式中、R、は芳香環であり、R、は鎮状 置換基であり、X は結合のみか、あるいは炭素、 酸素、窒素、イオウの各々またはその組み合わせ からなる官能基であり、1 は1, 2, 3 または 4

有機極性熔媒としては、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド、ジグライム、クレゾール、ハロゲン化フェノール等が好通である。特にN, Nージメチルアセトアミドが好ましい。これらの有機を性溶媒は単独で用いてもよいし、2種以上を混合して用いても支軽はない。

一般式(1)で表される芳香波ジアミンについ

て、さらに詳しく説明する。R,の芳香環には、 他の世後甚(アルキル甚、アルコキシ甚またはハ ロゲン原子)があってもよいベンゼン環、ナフタ リン環、ピフェニル環等があげられる。 R , の値 状症換蓋には、重換していてもよい直鎖状または 分岐状のアルキル基、アルケニル基、アルキニル 基等があげられる。これらの世換差としてはアル コキシ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アシル 盖、カルボキシ蓋、オキシカルボニル基、アミノ (基、アミド基、シアノ基、ニトロ基、スルホニル . 基、スルホニルオキシ基、芳香胺基等があげられ ざ。Xには、O、S、NR。(R。は水素原子、アン ルキル基、アシル基を示す。)、

あげられ、また芳香族と銀状世換基が直接結合し た結合のみをも表わす。

一般式(『)で示される化合物の具体例を下記 にあげる。なお、化合物のNo、は実施例におい ても共造に用いる。

O(CH.).O(CH.).CH.

H, N

H, N

式

CO.(CH.)., CH.

渣 化合物 No. S(CH.).CH. 5 OCH. 6 NH. CH,O(CH,).CH. CO(CH.),, CH. H.N CO-(CH.), CH.

1 0 H.N H.N 1 1 CO.(CH.).. - 0 - CH H.N 1 2 O(CH,).-CH(CH.). NH.

化合物 No.

化合物 No. 標 造 式 H, N

H.N Co.-ch.ch(ch,).ch. c.h.

H,N NH(CH.),,CH.

NH. 15 H.N-O-N((CH.).CH.).

H, N — N H C O (C H.).. C H.

化合物 No. 棉 · 造 式

2 1

H.N CH.

H, N 0 S O. - (C H.), C H.

2 3 N H. SO.(CH.)..CH.

NH. H.N—(CH.), CH. 化合物 No. 轉 遺 式

17 H.N. CH.O(CH.)..CH,

H, N CONH(CH,),, CH,

NH. CONH-C(CH.).

H, N CON((CH.).CH.),

化合物 No. 構 造 式

NH, H,N-O(CH,),CO,(CH,),CH.

2 6 CO.(CH.).CN

7 H.N — O(CH.).CO.(CH.).NO.

H,N COCH.

H,N (CH,),CH.

- ピス (3-アミノイソプロピル) - 1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、α, ωーピス (3-アミノプロピル) ポリジメチルシロキサン、1, 4-ピス (3-アミノプロピルジメチルシリル) ベンゼン等も併せて用いることができる。

ポリアミド 世格板を用いての試形の方法は、目的とする成形体の形状により異なる。例えばポリイミドフィルムを得る場合には、ガラス板、ステンレス等の銀面に上記ポリアミド 数据板を一足の

化合物 No. 標 造

また一般のポリイミドに用いられるジフェニルル 合物、例えば、4,4'ージアミノルエーテル、3,4'ージアミノフェニルル、4'ージアミノフェニルホン、4,4'ージフェニルメタン・4,4'ージフェニルメタン・4,4'ージフェニルン・3,3'ージメチルペンジジン・4,4'ージアミノンン・3,3'ージメチルー4,4'ージフェニノフェニン・3,3'ージメチルー4,4'ージファミノフェニン・3,3'ージメチルー4,4'ージファミノフェニルシン・3,3'ージス・2,2ーピス(4ー(アミノフェル)フェニル)へキサフルオロブロバン、1,3

また、ポリイミドフィルム形成の方法は、上記ポリアミド酸溶液をガラス板上等に流延して、100~150℃で30~120分加熱乾燥して皮膜を形成し、この皮膜をピリジンと無水酢酸のベンゼン溶液等に浸漉して脱溶剤とイミド化反応を行い、上記皮膜をポリイミドフィルムとする方法であり、この方法によってもポリイミドフィルムを得ることができる。

このようにして得られるポリイミドの厚みは、 その使用目的に応じて 0 . 0 1 µから 1 C 0 µ程 度まで様々であるが、本発明のポリイミドはいず .れの厚みでも、成蹊性が良好であり、また、その 透明性も良好である。

なお上記ポリアミド酸溶液を用いての賦形は、 上記のようなポリイミドフィルムの形成に殴るも のではなく、一般の成形体の形成にも適用できる

転粘度は218cpであった。

# 要應例 2 ~ 1 7

実施例1と同様にして第1表に示したジアミン、 カルボン酸二無水物よりポリアミド酸を将て、実 施例1と同様にしてポリイミドフィルムを作った。 第1表にポリアミド酸の粘度、ポリイミドフィル ムの赤外線吸収スペクトルのイミド基の特性吸収 値および分解点を示す。 ものであり、その場合におけるポリアミド酸のイミド化も前記のような加熱イミド化および化学的イミド化のいずれかを適宜に選択しつるものである。本発明のポリイミドのその他の応用として、フレキシブルブリント回路基板、高密度記録用基板、テープキャリア、ブラスチックレンズ等があげられる。

## (実施例)

以下、実施例により本発明を詳細に説明する。なお、実施例中の部とは重量部を表す。

#### 実施例 1

N 、 N ー ジメチルアセトアミド 6 0 部に 化合物 N o . 1 の ジアミン 3 . 7 7 部を溶解し、 質素 伊田 気下、 3 , 3 ' 4 , 4 ' ー ピフェニルテトラカルボン酸ニ 無水物 2 . 8 4 部を加え、 2 0 ~ 3 0 でで 2 4 時間反応させてポリアミド酸溶液を得た。この場合、 ジアミンとカルボン酸ニ無水物 はほぼ でん 過合 、 ジアミンとカルボン酸 に が 的 1 0 重量 % に なるように 上記溶媒を使用 した。 上記のようにして得られたポリアミド酸溶液の 2 0 ででの回

分解点	<u>(2</u>	270	Ì	268	260		2 7 8		248		279		3 1 2		245		374		438		290		982		433		282		280		263	
<b></b>	スペクトル(cm-')	က	1784	1726	1728	1784	1726	1778	1728	1780	1722	1780	1732	1784	1728	1776	1728	1780	1728	1784	1728	1784	1720	1778	1722	1780	1724	1780	1728	1784	1722	1780
帮赛	(ср)	8 7 9		က	1 5		198		26		144		1 6		2 2		3		2 0		2 5		5 3		9		2.4		2 0		6 6	
数		DMA		DMA	DMA		DMA		A W N		DMA		DMA		A W Z		DMA		DMA		NMP		DMA		DMA		DMA		A W D		DMA	
職前大衛		PMDA		CPDA	PMDA		PMDA		BPDA		BPDA		BZDA		DCDA		BPDA		PMDA		BZDA		BPDA		BPDA		BPDA		PMDA		BPDA	
3787	化合物 No	-		1	2	•	4		6		0 1		0 1		1 0		1 3		1 5		1.7		1 8		2.0		2.2		3.2		3 3	
電		2		က	4		2		9		7		80		۵		0 1		_		1 2		1 3		1 4		1.5		1 6		1 7	

をお、第1表におけるPMDAはピロメリト酸ニ無水物、BPDAは3、3′、4、4′ーピフェニルテトラカルボン酸ニ無水物、CPDAはシクロベンタンテトラカルボン酸ニ無水物、BZDAは3、3′4、4′ーベンゾフェノンテトラカルボン酸ニ無水物、DMAはN、Nージメチルアセトアミド、NMPはNーメチルピロリドンを示す。

## **爽施例18**

N、Nージメチルアセトアミド 5 4 部に化合物 No. 1のジアミン3. 7 3 部および 1. 3 - ピス (3 - アミノプロピル) - 1、1, 3. 3 - テトラメチルジシロキサン 0. 0 2 5 部 (ジアミン全体の1モル%)を溶解し、窒素雰囲気下、ピロメリト酸二無水物 2. 1 8 部を加え、20~30 でで 2 4 時間反応させてポリイミドフィルムを作った。

このフィルムについて赤外級吸収スペクトルを 刻定したところ、1730および1784cm--' にイミド基の特性吸収が認められ、このフィルム の示差熱分析による分解点は270℃であった。

#### 実施例19

N. N-ジメチルアセトアミド48年に化合物
No. 20のジアミン6. 91年および4. 4 '
ージアミノジフェニルエーテル0. 8年を搭解し、
空業雰囲気下、ピロメリト酸二無水物4. 36年 を加え、20~30℃で24時間反応させてポリアミド酸溶液を得て、実施例1と同様にしてポリ

このフィルムについて赤外線吸収スペクトルを 制定したところ、1722および1780cm<sup>・・</sup> にイミド基の特性吸収が認められ、このフィルム の示差熱分析による分解点は470℃であった。 (発明の効果)

本発明のポリイミドは、テトラカルポン酸二無水物と、 核電機基に 銀状電機基 を導入した芳香族 ジアミンを用いることにより、 ポリアミド酸溶液 の粘度を低下させ、イミド化時の脱水過程を円槽に進めて脱水温度を低下させ、さらに成膜性を向

上させて均質な早滑なフィルムにすることができ ス

特許出額人 日本カーリット株式会社